

株式会社コバックの株式取得について

りそなグループのりそな企業投資株式会社(代表取締役社長 市橋 謙一、以下「RCI」)は、株式会社コバック(代表取締役社長 西 洋一)の事業承継をサポートするため、「RCI1号投資事業組合※」(以下「本ファンド」)を通じて、本日、同社の株式を取得しました。今回の投資により累計投資件数は、8件となります。

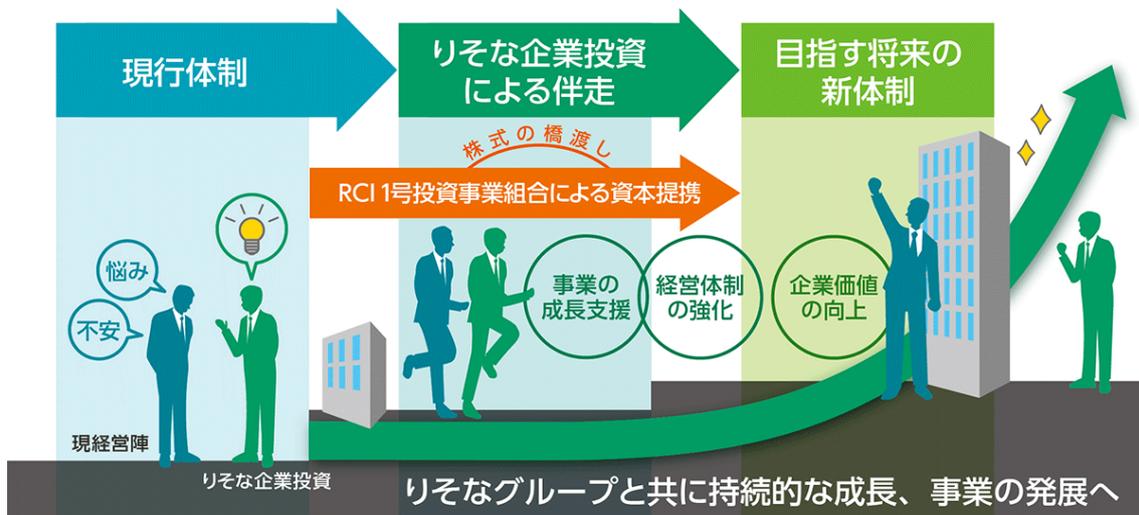
※ RCI1号投資事業組合について https://www.resona-gr.co.jp/holdings/news/newsrelease/detail/20210401_1990.html

コバックは、シリコンゴム・合成ゴム部品等の製造・販売メーカーで、自動車、電子機器、事務機器など幅広い分野へ操作スイッチやキーパッド、外観部品を供給しています。

同社は、材料選定や金型設計など開発初期段階から顧客案件に参画できる体制を整備しており、細かな仕様・品質要求に対応できることが強みです。また、30年以上にわたり耐久性・精度に優れた製品を提供しており、顧客から高い評価を受け、安定した顧客基盤を構築しています。

RCIは本ファンドを通じて、りそなグループの持つ機能とネットワーク活用等により、新たな次世代経営体制の構築を後押し、円滑な事業承継をサポートします。コバックの長年にわたる実績を次世代へと継承し、更なる事業成長の実現に貢献していきます。

【事業承継イメージ】



【株式会社コバックの概要】

会社名	株式会社コバック
本店所在地	東京都台東区元浅草 1-1-1
代表	代表取締役社長 西 洋一
資本金	4,000 万円
設立日	1978 年 9 月 8 日
事業内容	シリコンゴム・合成ゴム部品等の製造および販売

以上